

EFP-RC2補足資料 (RX66Tグループ編)

株式会社慧星電子システム
第2版 2020年4月 発行

1. 概要

本資料ではEFP-RC2でルネサスエレクトロニクス製RX66Tグループのフラッシュメモリ内蔵版MCUに対して、書込み、消去を行うために必要な注意事項が記載されています。

2. 動作環境、および対応MCU一覧

2.1 動作環境

本書に記載されているMCUは表2.1で示す環境でご使用ください。

表2.1 動作環境

MCUグループ名称	EFP-RC2 Version
RX66Tグループ	Ver. 2.00.04以上
<p>下記のサイトにて各S/Wの最新バージョンアップデートをダウンロードすることができます。 定期的にS/Wバージョンを確認し、最新バージョンのS/Wを御使用ください</p> <p><EFP-RC2 S/W無償ダウンロードサイト> http://www.suisei.co.jp/productdata_efprc2_j.html</p>	

2.2 対応MCU一覧

表2.2に対応MCU一覧表を示します。EFP-RC2でのRX66Tへの書込みはMCUタイプの設定が必要です。

スクリプトコマンドのMCUセットコマンドでMCUタイプを設定してください。

MCUセットコマンドの詳細は、“7.1 MCUセットコマンド”を参照ください。

表2.2 対応MCU一覧表

MCUタイプ設定	対応MCUシリーズ名称
38 : RX (リトルエンディアン) 39 : RX (ビッグエンディアン)	RX66T

3. EFP-RC2との接続

EFP-RC2とユーザーターゲット基板との接続は、図3.1に示すようにEF1TGCB-X（ターゲット接続ケーブルバラ）またはEF1TGCB-B（4線式ターゲット接続ケーブル）を使用して接続してください。

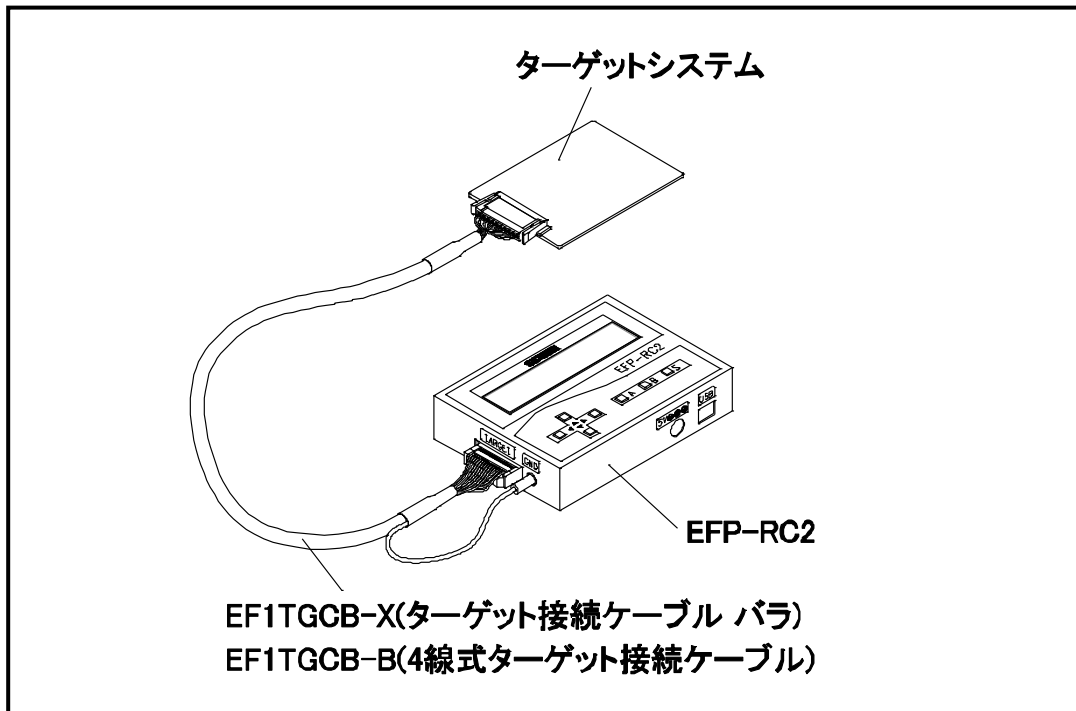


図3.1 ユーザーターゲット基板との接続

4. 端子結線

ターゲット接続ケーブルの端子結線表を表4.1に示します。

表4.1 ターゲット接続端子結線表 (RX66Tグループ用)

EFP-RC2 側 コネクタ Pin No.	ターゲット側 先端線色	信号名	4線式 ケーブル Pin No.	シリアル入出力モード 時のMCU接続端子名	入出力 (ライター側)
1	橙/赤点1	GND	1	VSS端子に接続 *3	—
3	灰/赤点1	T_VPP	4	未接続	Open
4	灰/黒点1	T_VDD	5	VCC端子に接続 *1	入力
8	白/黒点1	T_PGM/ OE/MD	8	未接続 *4	出力
9	黄/赤点1	T_SCLK	6	未接続	出力
10	黄/黒点1	T_TXD	7	RXD端子に接続 *5	出力
11	桃/赤点1	T_RXD	2	TXD端子に接続 *5	入力
12	桃/黒点1	T_BUSY	3	未接続 *4	入出力
14	橙/黒点2	T_RESET	9	RESET端子に接続 *2	出力
16	灰/黒点2	GND	10	VSS端子に接続 *3	—

<端子処理補足>

- *1: EFP-RC2側で使用する出力バッファの電源電圧を、ユーザー側電源電圧(VCC)に合わせるため、VCCをユーザー側から供給してください。
- *2: ライタ使用時はMCUのRESET解除は行いませんので、ユーザープログラムを動作させる場合は、ライターとユーザーターゲットを切り離してください。
ライター側のRESET出力については、P5の注2を参照ください。
- *3: シグナルGNDはEFP-RC2側コネクタの1, 16Pinの2端子を用意しています。

<その他補足>

- *4: ユーザーターゲット基板でモード端子の処理ができない場合は、MCUのモード端子に接続してください。
T_PGM/OE/MD=H出力, T_BUSY=L出力
- *5: MCUハードウェアマニュアルの”ブートモードで使用する入出力端子”の表に記載されている端子(ブートモードSCIインタフェースの端子)と接続してください。

5. ユーザーターゲット推奨回路

5. 1 ユーザーターゲット推奨回路

RX66Tグループでのユーザーターゲット推奨回路を図5.1に示します。

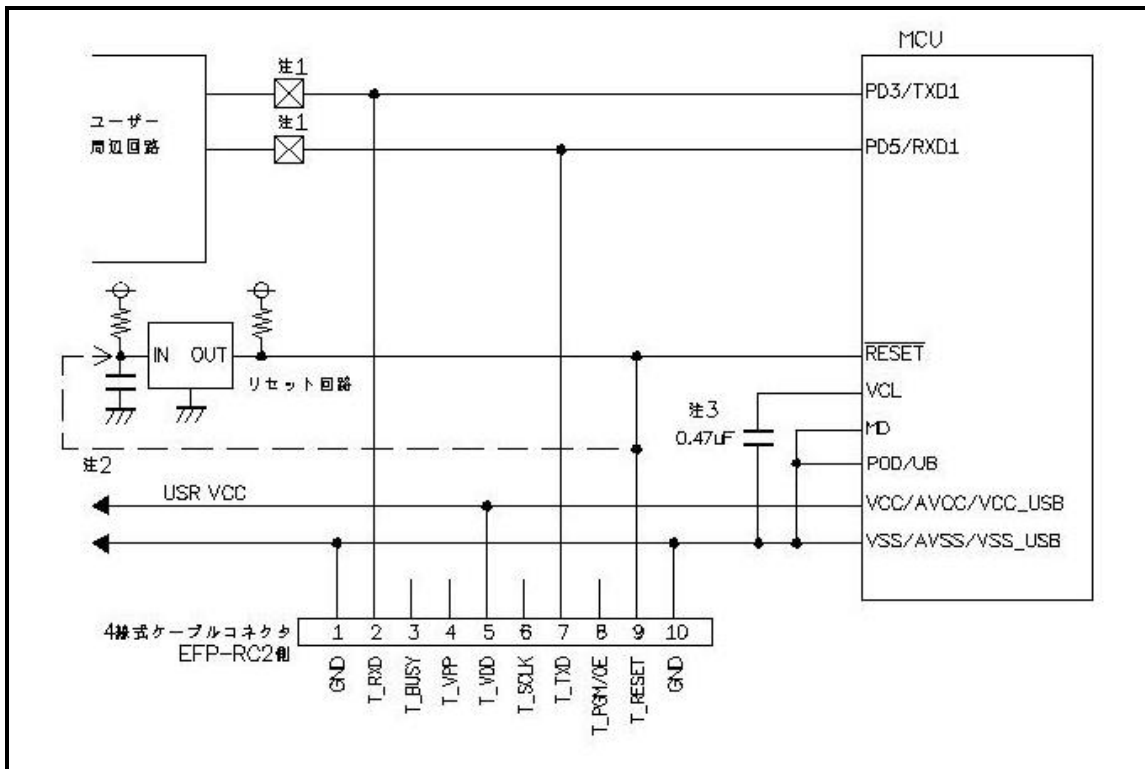


図5.1 ユーザーターゲット推奨回路図

注1：ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合は、シリアル入出力モード動作時に出力同士の衝突が起きないように、ジャンパで切り離す等の処理を行ってください。

注2：EFP-RC2のRESET出力はオープンコレクタになっていますので、RESET回路がオープンコレクタ出力の場合は、RESET端子に1kΩのプルアップ処理を設けて接続してください。

RESET回路がCMOS出力の場合は、注1のようにジャンパで切り離す等の処理を行うか、EFP-RC2側のT_RESET信号をRESET回路の入力に接続してください。
ライターからのTXD、RXDおよびRESET信号出力タイミングの組合せで、シリアル入出力モードエントリを行いますので、TXD、RXDおよびRESET信号のL→H出力タイミングを500ns以下となるようにしてください。

注3：VCL端子はコンデンサ（0.47uF）を介してGNDに接続してください。

5.2 衝突防止回路例

ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合の衝突防止回路例を図5.2に示します。

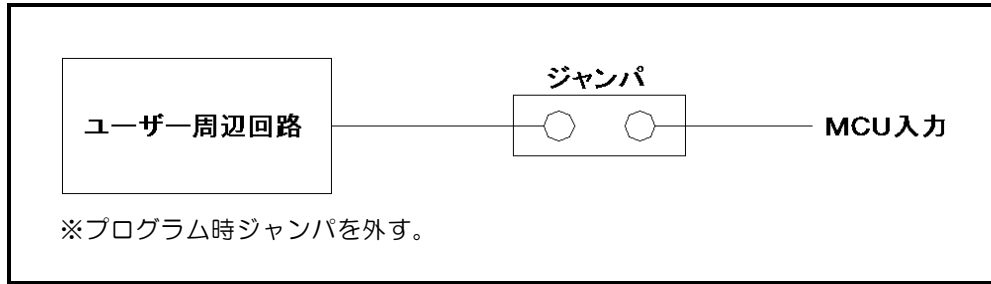


図5.2 ジャンパによる衝突防止回路例

5.3 モード端子処理

RX66Tグループでは、表5.1の通りモード端子の端子処理を実施してください。

ユーザーターゲット基板上で端子処理ができない場合はEFP-RC2のT_BUSY端子をMCUのモード端子に接続してください。

表5.1 モード端子処理

MCUグループ	モード端子名	端子処理	EFP-RC2で端子処理
			信号名 (4線式ケーブルでのPinNo.)
RX66T	MD	L	T_BUSY (3)
	PO0	L	T_BUSY (3)

※：LはGND接続

6. 使用可能コマンド一覧

RX66Tグループで使用可能なコマンド一覧を表6.1に示します。

表6.1 RX66Tグループで使用可能なコマンド一覧

コマンド名	記述 コマンド	概要	ページ
MCUセット	T	ターゲットMCUを指定	7
VDD供給	X	ターゲットMCUにVDDを供給	7
ボーレート設定	N	通信速度を変更	8
モードエントリ	M	モードエントリを実行	10
ID設定/照合	I	IDコードプロテクト機能の設定と照合	11
イレーズ	E	MCU内蔵ROMを消去	12
ブランク	B	MCU内蔵ROMが消去されていることを確認	13
プログラム	P	MCU内蔵ROMにHxwファイルの内容を書込み	14
バリファイ	V	MCU内蔵ROMとHxwファイルの内容を照合	15
リード	R	MCU内蔵ROMのデータをEFP-RC2へ読み込み	15
チェックサム	H	MCU内蔵ROMのチェックサム値を確認	16
ロックビット	K	MCU内蔵ROMのロックビットの設定	16
オプション	O	オプションプロテクト設定	17
ウェイト	W	スクリプト動作を一時停止	20

7. コマンド説明

RX66Tグループ用のコマンドについて説明します。

7.1 MCUセットコマンド

ターゲットMCUを指定します。

書式: T = x x

- x x : 38、39が有効。先頭から2桁までが有効で、以降は無視します。

38 : RX (リトルエンディアン)

39 : RX (ビッグエンディアン)

記載例:

T = 38 ; ターゲットMCUにRX リトルエンディアンを指定

詳細:

対応品種に応じたターゲットMCUを指定します。

本コマンドはPBTファイルの先頭に記載してください。

7.2 VDD供給コマンド

書式: X = 1

記載例:

X = 1 ; MCUにVDDを供給します。

詳細:

EFP-RC2からユーザーターゲット基板にVDD (+5V) を供給して、データの書込み、消去等のアクセスを可能にします。

注意:

- EFP-RC2からVDD出力できるのは+5Vのみです。
MCUの電源電圧の絶対最大定格を超えて使用しますとMCUを破損する恐れがあります。十分ご確認の上ご使用ください。
- 供給できる電流容量は300mA程度まで可能ですが、基板の突入電流が多い場合はエラーになり、最悪の場合はEFP-RC2自体がリセットしてしまいます。本コマンドをご使用される場合は、ターゲット基板の消費電流をご検討の上でご使用ください。
- 本コマンドはMCUセットコマンドの後に記載してください。

7.3 ボーレート設定コマンド

RXファミリのターゲット MCU との通信速度を変更する。

書式：N = x x x

• x x x : (1 ~ 256 まで有効)

記載例：

N = 4 ; MCU との通信速度を 500 k b p s に設定
 N ; エラー (引数がありません)

詳細：

RXファミリはデータの読出し、ベリファイ、書込み等のアクセス時に 9600 b p s で通信しています。この通信速度を変更して処理時間を短縮することができます。設定値は表 7.1 ~ 表 7.2 を参照してください。本コマンドは MCU セットコマンド (T コマンド) の後に記載してください。

注意：

- コマンド実行後は、MCU 設定を変更 (T コマンド) するか E F P - R C 2 本体の電源を切断するまで設定したボーレートで動作します。

表 7.1 設定ボーレート (1)

設定値	ボーレート	設定値	ボーレート	設定値	ボーレート	設定値	ボーレート
N=1	2000000	N=25	80000	N=49	40816	N=73	27397
N=2	1000000	N=26	76923	N=50	40000	N=74	27027
N=3	666666	N=27	74074	N=51	39215	N=75	26666
N=4	500000	N=28	71428	N=52	38461	N=76	26315
N=5	400000	N=29	68965	N=53	37735	N=77	25974
N=6	333333	N=30	66666	N=54	37037	N=78	25641
N=7	285714	N=31	64516	N=55	36363	N=79	25316
N=8	250000	N=32	62500	N=56	35714	N=80	25000
N=9	222222	N=33	60606	N=57	35087	N=81	24691
N=10	200000	N=34	58823	N=58	34482	N=82	24390
N=11	181818	N=35	57142	N=59	33898	N=83	24096
N=12	166666	N=36	55555	N=60	33333	N=84	23809
N=13	153846	N=37	54054	N=61	32786	N=85	23529
N=14	142857	N=38	52631	N=62	32258	N=86	23255
N=15	133333	N=39	51282	N=63	31746	N=87	22988
N=16	125000	N=40	50000	N=64	31250	N=88	22727
N=17	117647	N=41	48780	N=65	30769	N=89	22471
N=18	111111	N=42	47619	N=66	30303	N=90	22222
N=19	105263	N=43	46511	N=67	29850	N=91	21978
N=20	100000	N=44	45454	N=68	29411	N=92	21739
N=21	95238	N=45	44444	N=69	28985	N=93	21505
N=22	90909	N=46	43478	N=70	28571	N=94	21276
N=23	86956	N=47	42553	N=71	28169	N=95	21052
N=24	83333	N=48	41666	N=72	27777	N=96	20833

単位 [b p s]

表7.2 設定ボーレート (2)

設定値	ボーレート	設定値	ボーレート	設定値	ボーレート	設定値	ボーレート
N=97	20618	N=137	14598	N=177	11299	N=217	9216
N=98	20408	N=138	14492	N=178	11235	N=218	9174
N=99	20202	N=139	14388	N=179	11173	N=219	9132
N=100	20000	N=140	14285	N=180	11111	N=220	9090
N=101	19801	N=141	14184	N=181	11049	N=221	9049
N=102	19607	N=142	14084	N=182	10989	N=222	9009
N=103	19417	N=143	13986	N=183	10928	N=223	8968
N=104	19230	N=144	13888	N=184	10869	N=224	8928
N=105	19047	N=145	13793	N=185	10810	N=225	8888
N=106	18867	N=146	13698	N=186	10752	N=226	8849
N=107	18691	N=147	13605	N=187	10695	N=227	8810
N=108	18518	N=148	13513	N=188	10638	N=228	8771
N=109	18348	N=149	13422	N=189	10582	N=229	8733
N=110	18181	N=150	13333	N=190	10526	N=230	8695
N=111	18018	N=151	13245	N=191	10471	N=231	8658
N=112	17857	N=152	13157	N=192	10416	N=232	8620
N=113	17699	N=153	13071	N=193	10362	N=233	8583
N=114	17543	N=154	12987	N=194	10309	N=234	8547
N=115	17391	N=155	12903	N=195	10256	N=235	8510
N=116	17241	N=156	12820	N=196	10204	N=236	8474
N=117	17094	N=157	12738	N=197	10152	N=237	8438
N=118	16949	N=158	12658	N=198	10101	N=238	8403
N=119	16806	N=159	12578	N=199	10050	N=239	8368
N=120	16666	N=160	12500	N=200	10000	N=240	8333
N=121	16528	N=161	12422	N=201	9950	N=241	8298
N=122	16393	N=162	12345	N=202	9900	N=242	8264
N=123	16260	N=163	12269	N=203	9852	N=243	8230
N=124	16129	N=164	12195	N=204	9803	N=244	8196
N=125	16000	N=165	12121	N=205	9756	N=245	8163
N=126	15873	N=166	12048	N=206	9708	N=246	8130
N=127	15748	N=167	11976	N=207	9661	N=247	8097
N=128	15625	N=168	11904	N=208	9615	N=248	8064
N=129	15503	N=169	11834	N=209	9569	N=249	8032
N=130	15384	N=170	11764	N=210	9523	N=250	8000
N=131	15267	N=171	11695	N=211	9478	N=251	7968
N=132	15151	N=172	11627	N=212	9433	N=252	7936
N=133	15037	N=173	11560	N=213	9389	N=253	7905
N=134	14925	N=174	11494	N=214	9345	N=254	7874
N=135	14814	N=175	11428	N=215	9302	N=255	7843
N=136	14705	N=176	11363	N=216	9259	N=256	7812

単位 [bps]

7.4 モードエントリコマンド

モードエントリコマンドを実行し、各コマンドを実行可能にする。
MCU詳細情報を表示する。

書式： M,OCO[,MCU詳細情報]

- MCU詳細情報：未記入：ログ出力無し、1：ログ出力有り

記載例：

M,OCO ; MCU詳細情報のログ出力無し
M,OCO,1 ; MCU詳細情報のログ出力有り

詳細：

RX66Tグループでコマンドを実行するには始めにモードエントリコマンドを実行する必要があります。
本コマンドはポーレート設定コマンド（Nコマンド）の後に記載してください。

表7.3に本コマンドで参照可能なMCU情報を示します。

No. 1～2は本コマンド実行時、常に表示します。

No. 3～10は設定が有効な時のみ表示します。

No. 11はMCU詳細情報を“1”に設定した時に表示します。

表7.3 MCU情報

No.	表示項目	内容
1	DEVICE NAME	MCUグループ名
2	ROM INFORMATION	ROM領域、ROMサイズ
3	OFS DATA Enabled!!	OFS0/OFS1レジスタの設定値
4	READ Protected.	リード禁止が有効
5	PROGRAM Protected.	プログラム禁止が有効
6	BLOCK ERASE Protected.	ブロックイレーズ禁止が有効
7	TM SETTING Enabled.	TM領域設定時の任意コード
8	SERIAL CONNECT Protected!!	シリアルプログラマー接続禁止が有効
9	SERIAL AUTETICATION ID Enabled.	ブートモードID認証が有効
10	OCD ID Enabled.	OCD IDが有効
11	ERASE BLOCK	消去ブロックの構成

注意：

- ブートモードID認証が設定されている場合は、MCU詳細情報はID照合コマンド後に出力されます。

7.5 ID設定/照合コマンド

IDコードの設定と照合をする。

書式： I,[ID種別],[IDコード],[IDコード形式]

- ID種別：0：OCD（オンチップデバッグ）IDコード
1：ブートモードID認証コード
- IDコード：16バイトのユーザー設定値（16バイト未満の場合は最後尾に0を追加）
- IDコード形式：0：ASCIIコード入力、1：HEXコード入力

記載例：

```
i,1,0102030405060708090a0b0c0d0e0f00,1 ;ブート HEX  
i,0,SUISEI_DENSHI,0 ;OCD ASCII
```

詳細：

(1)ブートモードID認証コードの設定

IDコード未設定のMCUに対して、EFP-RC2接続時に要求されるIDコードを設定します。

(2)ブートモードID認証コードの照合

IDコード設定済みのMCUとID認証コードを照合します。

(3)OCD IDコードの設定

オンチップデバッグ（E1等）接続時に要求されるIDコードを設定します。

OCD IDコードとブートモードID認証コードはどちらか一方のみ設定が可能です。

本コマンドはモードエントリコマンド（Mコマンド）の後に記載してください。

注意：

- すでにプロテクション（リード、プログラム、ブロックイレーズ禁止）が設定されている場合は使用できません。また、ブートID認証コードを設定すると、プロテクション設定は使用できません。
- 設定されたIDコードを消去するには、コンフィグレーションクリアの処理が必要です。（P18参照）
- OCD IDコードが設定されているMCUをブートモードID認証に変更する場合は、コンフィグレーションクリアの必要はありません。
- IDコードの設定は、お客様の用途に合わせてご使用ください。

7.6 イレージョコマンド

MCU内蔵ROMを消去する。

書式： E, [ロックビット形式] ; オールイレージョ
E, [終了アドレス], [ロックビット形式] ; 1ブロックイレージョ
E, [先頭アドレス], [終了アドレス], [ロックビット形式] ; 連続したブロックのイレージョ

- 先頭アドレス：消去するブロックの先頭アドレス
- 終了アドレス：消去するブロックの終了アドレス
- ロックビット形式：0：有効、1：無効

記載例：

E, 1 ; オールイレージョ
E, FFFFFFFF, 1 ; 1ブロックイレージョ
E, FFF80000, FFFFFFFF, 1 ; 連続したブロックのイレージョ

詳細：

オールイレージョは、ユーザーエリア、データエリアを消去します。ユーザーブートエリアは消去されません。1ブロックイレージョでは、指定したブロックのみ消去することが可能です。

連続した複数ブロックをイレージョする場合は、先頭/終了アドレスを指定することで、指定範囲の複数ブロックを一括消去することが可能です。

ロックビット形式を有効にした場合は、ロックされていないブロックのみ消去します。ロックされたブロックは消去されません。

ロックビット形式を無効にした場合はロック、アンロックの状態に関係なく消去します。

注意：

- プロテクション機能のブロックイレージョ禁止設定及びTM（トラステッドメモリー）設定されている領域では、プロテクトエラーが発生します。
- TM設定されている状態でオールイレージョを実行した場合は、TM設定領域以外を全て消去します。エラーは発生しません。

7.7 ブランクコマンド

書式：B,[開始アドレス],[終了アドレス]

- ・開始アドレス：実行する領域の開始アドレス
- ・終了アドレス：実行する領域の終了アドレス

記載例：

B,FFFFFF000,FFFFFFF

詳細：

指定した範囲のMCU内蔵ROMが消去されていることを確認します。

注意：

- ・RX66Tグループでは、コードフラッシュ領域及びデータフラッシュ領域で実行単位が異なります。開始アドレス、終了アドレスを下表の通りご指定ください。

表7.4 開始/終了アドレス

メモリ領域	実行単位 [Byte]	開始アドレス	終了アドレス
コードフラッシュ	256	xxxxxx00h	xxxxxxFFh
データフラッシュ	16	xxxxxx0h	xxxxxxFh

- ・TM（トラステッドメモリー）設定されている領域ではブランクエラーが発生します。

7.8 プログラムコマンド

MCU内蔵ROMにH×wファイルの内容を書込む。

書式： P,[H×wファイル名],[開始アドレス],[終了アドレス],[ロックビット形式]

- H×wファイル名：EFP-RC2にダウンロードされたH×wファイル名
- 開始アドレス：実行する領域の開始アドレス
- 終了アドレス：実行する領域の終了アドレス
- ロックビット形式：0：有効、1：無効

記載例：

P,SAMPLE.H×w,FFFFFF00,FFFFFFF,1

詳細：

MCU内蔵ROMに開始アドレスから終了アドレスまでのH×wデータを書込みます。

ロックビットが有効の場合、ロックされた領域があるとエラーが発生します。

ロックビットが無効の場合、ロックされた領域があってもデータが消去されていれば書込むことが可能です。

注意：

- H×wファイルのアドレス範囲以外のアドレスを開始アドレス、終了アドレスに記載しているとエラーが発生します。
- RX66Tグループでは、コードフラッシュ領域及びデータフラッシュ領域で書込み実行単位が異なります。開始/終了アドレスは「7.7 ブランクコマンド」の表7.4の実行単位に合わせて指定してください。
- MOTファイルの終了アドレスがxxxxxxFFhでない場合は、RC-DownloaderでH×wへの変換の際にHxw data domain settingの項目でSetting typeをManualに設定のうえ、先頭アドレスをxxxxxx00hに、終了アドレスをxxxxxxFFhにして変換を行ってください。この際、変換元のMOTファイルに存在しない領域にはデータとして0xFFが埋め込まれます。
- プロテクション機能のプログラム禁止設定及びTM（トラステッドメモリー）設定されている領域では、プロテクトエラーが発生します。
- オプション設定メモリのコンフィグレーション領域（120000h～1200FFh）への書込みはOコマンド（P17）をご使用ください。

7. 9 ベリファイコマンド

書式： V,[H×wファイル名],[開始アドレス],[終了アドレス]

- H×wファイル名：EFP-RC2にダウンロードされたH×wファイル名
- 開始アドレス：実行する領域の開始アドレス
- 終了アドレス：実行する領域の終了アドレス

記載例：

V,SAMPLE.H×w,FFFFFF000,FFFFFFF

詳細：

指定した範囲のMCU内蔵ROMの内容とH×wファイルの内容を照合します。

注意：

- 開始／終了アドレスは「7. 7 ブランクコマンド」の表7.4の実行単位に合わせて指定してください。
- プロテクション機能のリード禁止設定されている場合は、プロテクトエラーが発生します。
- TM（トラステッドメモリー）設定されている領域は“0”が読出されるため、照合データが“0”でない場合はベリファイエラーが発生します。

7. 10 リードコマンド

書式： R,[H×wファイル名],[開始アドレス],[終了アドレス]

- H×wファイル名：EFP-RC2にリードするH×wファイル名
- 開始アドレス：実行する領域の開始アドレス
- 終了アドレス：実行する領域の終了アドレス

記載例：

R,READ.H×w,FFFFFF000,FFFFFFF

詳細：

指定した範囲のMCU内蔵ROMのデータをEFP-RC2のCFカードにリードします。
同名のファイルが存在する場合は上書きします。

注意：

- 開始／終了アドレスは「7. 7 ブランクコマンド」の表7.4の実行単位に合わせて指定してください。
- プロテクション機能のリード禁止設定されている場合は、プロテクトエラーが発生します。
- TM（トラステッドメモリー）設定されている領域は、“0”が読出されます。
- 消去されているデータ領域をリードした場合は、リードデータは不定値となります。

7. 1 1 チェックサムコマンド

MCU内蔵ROMのデータのチェックサムを確認する。

書式： H,[Flashの種別],[ROM容量],[チェックサム値]

- Flashの種別：1：ユーザーエリア、2：データエリア、3：ユーザーブートエリア
- ROM容量：KB単位で記載（64KB⇒64）
- チェックサム値：4Byte（バイト加算されたロングワードデータ(16進数)）

記載例：

H,1,256,1D4B59E6 ;ユーザーエリアのチェックサム値を表示

詳細：

Pbt ファイルで指定したチェックサム値と、MCU 内蔵 ROM のデータのチェックサム値が一致することを確認します。

注意：

- チェックサム値はROMエリアの全データをバイト加算したロングワードデータです。
- データエリアで未書込み領域があるとデータが不定になります。

7. 1 2 ロックビットコマンド

ロックビットによるプロテクト機能を有効にする。

書式： K,[終了アドレス] ; 指定した1ブロックのロックビット設定
K,[先頭アドレス],[終了アドレス] ; 指定範囲の複数ブロックのロックビット設定

- 終了アドレス：ロックビットを設定するブロックの終了アドレス
- 先頭アドレス：ロックビットを設定するブロックの先頭アドレス

記載例：

K,FFF8FFFF ; FFF88000からFFF8FFFFの1ブロックをロック
K,FFF80000,FFFFFFF ; FFF80000からFFFFFFFの領域をロック

詳細：

RXファミリではユーザーエリアの各ブロックにロックビットプロテクトを設定することが可能です。
RX66Tグループでは、先頭/終了アドレスを指定することで、複数ブロックのロックビットを一括して設定することが可能です。

注意：

- ロックの解除はロックビット無効での消去が必要です。
- MCUの対応するブロック先頭/終了アドレスを間違っているとエラーが発生します。
- TM（トラステッドメモリー）設定されている領域をロックすると、ロックの解除ができなくなります。コンフィグレーションクリアも使用できませんので、ご注意ください。

7. 13 オプションコマンド

セキュリティ機能を設定/解除する。

書式：o,[コマンド種別],[文字列],[データ種別]

- コマンド種別：オプションコマンド種別を指定
 - c：コンフィグレーションクリア
 - o：オプション機能選択レジスタ（OFS0，OFS1）の設定
 - p：プロテクション機能設定（リード、プログラム、ブロックイレーズ禁止）
 - s：シリアルプログラマー接続禁止
 - t：TM（トラステッドメモリー）領域設定
 - r：ROMコード設定/取得コマンド

- 文字列：コマンド別データ

オプション機能選択レジスタの設定値	：OFS0，OFS1の順にデータを設定
プロテクション機能設定	：以下ビットの合成値 BIT2=1 リード禁止 BIT1=1 プログラム禁止 BIT0=1 ブロックイレーズ禁止
TM設定確認コード	：TMINFレジスタに設定する4バイトのデータ
ROMコード設定/取得コマンド	：文字により動作が変化 1=MCUをROMコードプロテクト1に設定 2=MCUをROMコードプロテクト2に設定 B=ROMコードプロテクト無効である事を確認 (Bは小文字でも可)

- データ種別：0：ASCII、1：HEX

記載例：

- | | |
|------------------------|--|
| o,c | ；コンフィグレーションクリア実行 |
| o,o,0123456789ABCDEF,1 | ；OFS0レジスタに01234567h、
OFS1レジスタに89ABCDEFhを設定 |
| o,p,07 | ；リード、プログラム、ブロックイレーズ禁止 |
| o,s | ；シリアルプログラマー接続禁止 |
| o,t,ABCD,0 | ；ユーザー領域（ブロック8，9）にTM領域を設定
TMINFレジスタに41424344hを設定 |
| o,r,1 | ；MCUをROMコードプロテクト1に設定
(ROMコードプロテクトレジスタに00000000hを書込み) |
| o,r,b | ；ROMコードプロテクトレジスタが00000000h
または00000001hの場合にエラー発生
(ROMコードプロテクト無効ならエラー発生しない) |

詳細：

OFSレジスタ、プロテクション機能、シリアルプログラマー接続、TM領域、ROMコードプロテクトを設定することが可能です。また、コンフィグレーションクリアで解除することが可能です。(P18参照)

注意：

- TM領域設定、シリアルプログラマー接続禁止は、スクリプト終了後に有効となります。
- シリアルプログラマー接続禁止を実行するとEFP-RC2でのアクセスができなくなり、解除することもできませんので、本コマンドの実行には十分ご注意ください。

- プロテクション設定のブロックイレーズ禁止はEFP-RC2で解除することができません。コマンド実行後はMCUのデータ消去ができなくなりますので、コマンドの実行には十分ご注意ください。
- プロテクション設定は、ブートモードID認証を有効にしたMCUには設定できません。
- TM設定確認コードに3バイト以下のデータを設定した場合は、TMINFレジスタの上位側に詰められ、空いた下位側には“00”が設定されます。
- ROMコードプロテクト1状態のMCUに対して”O,R,B”コマンドを実行した場合、エラーが発生します。エラーコードは5C01と表示されます。
(ROMコードプロテクト2状態の場合は、エラーコード=5C02と表示されます。)

コンフィグレーションクリア

セキュリティ機能、IDコード、エンディアン、OFS、ROMコードプロテクトのクリアを行います。全ROMデータを消去しないとコンフィグレーションクリアはできません。

コンフィグレーションクリアを実行する場合は、以下の手順でコマンドを実行してください。

o, c実行後にコンフィグレーションクリアが実行されます。

<参考スクリプト (コンフィグレーションクリア手順)>

スクリプト内容	コマンド説明
<pre> :MCU タイプセット T=38 </pre>	38: RX (リトルエンディアン) 選択
<pre> :ボーレート設定 N=1 </pre>	通信ボーレートを 2Mbps に設定
<pre> :モードエントリ M,oco </pre>	オンチップオシレータで動作、ログ出力無し
<pre> :ID 照合 i,1,0102030405060708090A0B0C0D0E0F00,1 </pre>	ブートID認証コードの照合 (ブランク品に対してはIDコードを設定)
<pre> :ALL イレーズ e,FF7FFFFFF,1 e,00100000,00107FFF,1 e,FFF80000,FFFFFFFF,1 </pre>	ユーザーブートエリアを消去 データエリアを消去 ユーザーエリアを消去
<pre> :コンフィグレーションクリア o,c </pre>	コンフィグレーションクリアコマンド実行

コンフィグレーションクリア実行後は、表 7.5 の状態に設定されます。

表 7.5 コンフィグレーションクリア後の状態

データ	設定
ブロック消去コマンド禁止	無効
プログラムコマンド禁止	無効
リードコマンド禁止	無効
シリアルプログラミングモードの ID 認証	無効
シリアルプログラマー接続禁止	無効
IDコード	すべて FFH
MDE	リトルエンディアン
OFS0, OFS1	すべて FFH
TM機能	無効
ROMコードプロテクト	無効

注意：

- ロックビットが設定されている場合、本コマンドは使用できません。
- ブロックイレーズ禁止に設定されている場合、本コマンドは使用できません。

7. 14 ウェイトコマンド

スクリプト動作中に一時停止する。

書式：W=x x

- x x：一時停止する秒数を指定（0～99まで有効、0はキー入力待ち）

記載例：

W=7 ；7秒間スクリプト実行を停止
W=0 ；キー入力があるまでスクリプトを停止

詳細：

ウェイトコマンドはスクリプト動作を1～99秒またはキー入力があるまで停止することが可能です。

停止中はターゲット MCU のリセットを解除するため、書込み用ケーブルを接続したままで MCU を動作させることが可能です。

キー入力待ち中は、5分経過毎に1回警告音（ピピピ）を鳴らします。

キー入力待ち状態でBキー以外を押すと、ウェイトコマンド以降のコマンドを継続させることができます。Bキーを押すと以降のコマンドを中止します。

このコマンドは1つのPBTファイル中に何回でも使用できます。

使用例：

動作チェックの後にプロテクト書込みを行う場合等、簡易デバッグ時やデモ用のソフトをケーブルを外すことなく動作させることが可能です。

注意：

- RX66TグループではリセットとブートID認証を解除するため、ウェイトコマンドの後にブートID認証の設定が必要になる場合があります。
- 本来のオンボード書込機（ライター）は、書込み終了後安全のためターゲット MCU のリセットは解除せず終了（ターゲット基板は動作しない）します。書込み後にリセットを解除すると、書込み用ケーブルが接続されている回路で MCU 動作に影響を与える場合があります。動作チェック等を行う場合は、電源を切り、書込み用ケーブル等を取り外してからターゲット基板に電源を投入してください。
- 本コマンドはターゲット基板の回路構成によっては安全上問題が発生する場合がありますので、この点を十分ご検討いただき、ユーザー様の責任においてご使用ください。
- ご使用によりいかなる損害が発生致しましても、弊社は責任を取ることが出来ません。また、リセット解除時の MCU 動作を保証するものではありません。

8. 参考スクリプト

RX66Tグループに対して、書き込み、消去を行う際の参考スクリプトを下記に記します。
スクリプトコマンドの詳細は、” 7. コマンド説明 ” を参照ください。

<参考スクリプト（ROM容量：ユーザーエリア 512KBの場合）>

スクリプト内容	コマンド説明
<pre> :MCU タイプセット T=38 :ボーレート設定 N=1 :モードエントリ M,oco :ID 照合 i,1,0102030405060708090A0B0C0D0E0F00,1 :ALL イレージ e,,1 e,FF7FFFFFFF,1 :ブランクチェック b,FFF80000,FFFFFFFF b,00100000,00107FFF b,FF7F8000,FF7FFFFFFF :プログラム p,User_Prog.hxw,FFF80000,FFFFFFFF,1 p,Data_Program.hxw,00100000,00107FFF,1 p,Boot_Program.hxw,FF7F8000,FF7FFFFFFF,1 :バリファイチェック v,User_Prog.hxw,FFF80000,FFFFFFFF v,Data_Program.hxw,00100000,00107FFF v,Boot_Program.hxw,FF7F8000,FF7FFFFFFF </pre>	<p>38: RX（リトルエンディアン）選択</p> <p>通信ボーレートを 2Mbps に設定</p> <p>オンチップオシレータで動作、ログ出力無し</p> <p>ブート ID 認証コードの照合 （ブランク品に対しては ID コードを設定）</p> <p>ユーザーエリア、データエリアを消去 ユーザーブートエリアを消去</p> <p>ユーザーエリアをブランクチェック データエリアをブランクチェック ユーザーブートエリアをブランクチェック</p> <p>ユーザーエリアへプログラムを書込み データエリアへプログラムを書込み ユーザーブートエリアへプログラムを書込み</p> <p>” User_Prog.hxw “とバリファイチェック ” Data_Program.hxw “とバリファイチェック ” Boot_Program.hxw “とバリファイチェック</p>

9. トラブルシューティング

EFP-RC2で発生するエラーの一部と、その対処法を紹介します。

表9.1 エラー一覧

エラーコード	原因と対処法
2001	[開始アドレスエラー] (1)開始アドレスの設定に間違いはありませんか？ (2)PBTとHxwの先頭アドレスは一致していますか？ Hxw data domain setting を Manual に設定し、Hxw のアドレスをスクリプトと一致させるか、スクリプトのアドレスをHxw ファイルに合わせてください。
2002	[終了アドレスエラー] (1)終了アドレスの設定に間違いはありませんか？ (2)PBTとHxwの終了アドレスは一致していますか？ Hxw data domain setting を Manual に設定し、Hxw のアドレスをスクリプトと一致させるか、スクリプトのアドレスをHxw ファイルに合わせてください。
41xx	[デバイスエラー] (1)MCUの電源電圧が正常範囲内でご使用されていますか？ (2)MCUとEFP-RC2の結線に間違いはありませんか？ (3)コネクタやICソケットの接触不良の可能性があります。 コネクタやICソケットを清掃してください。
4184	[R8C通信タイムアウトエラー] (1)R8C/Tiny MCUの場合、通信ボーレートが合っていない可能性があります。 ボーレートの設定を変更してください。
5000	[プログラムエラー] (1)MCUとEFP-RC2の結線に間違いはありませんか？ (2)コネクタやICソケットの接触不良の可能性があります。 コネクタやICソケットを清掃してください。 (3)書き込み対象デバイスのデータは消去されていますか？
5200	[ブランクエラー] (1)ブランクコマンド実行前にデータを消去していますか？ ロックビット有効でイレーズしている場合は、ロックビット無効でイレーズしてください。
8200	[ID不一致エラー] (1)書き込み済みのIDコードと一致していません。 IDコードを再度ご確認ください。

エラーコード2001及び2002に関する補足説明

EFP-RC2では、スクリプト(PBTファイル)に記載のアドレスとHxwのアドレスを比較しており、以下の条件を満足しない場合にスクリプトエラーが発生します。

- 1、Hxwファイルの先頭アドレス <= スクリプト記載の先頭アドレス
- 2、スクリプト記載の終了アドレス <= Hxwファイルの終了アドレス

デバイスエラーやプログラムエラー等のエラーが生じた場合

次の手順で確認される事をお勧めします。

1. MCUの電源電圧が正常範囲内か？
2. MCUとEFP-RC2の結線に問題ないか？
3. コネクタやICソケットに接触不良が生じていないか？

接触不良に関しては“10. 2 接触不良について”を参照ください。

10. 参考

10.1 書込み時間

RX66T (512KB) の書込み時間を表10.1に示しますので、参考として下さい。

測定条件：

EFP-RC2 F/W	Ver. 2.00.04
外部電源電圧	5.0 [V]
クロック	オンチップオシレータクロックで動作 (外部クロック不使用)
クロック転送速度	2,000,000 [bps]

コマンドはプログラムROM領域 (FFF80000h-FFFFFFFFh) に対して実行。

実行コマンド	実行時間 (単位:[Sec])
イレーズ	2.41
プログラム	5.14
ベリファイ	3.59

表10.1 書込み時間測定結果

10.2 接触不良について

コネクタやICソケットに接触不良が生じている場合は、清掃を行う必要があります。弊社ではICソケット等の清掃についてはナノテクブラシ (株式会社喜多製作所) の使用を推奨しています。

ナノテクブラシはコンタクトピンに付着した汚れ、微量のはんだ転移も除去できるため、導通性を良くします。接触不良の問題が生じた場合はお試しください。

ナノテクブラシをお求めの際は、弊社または喜多製作所 (下記サイト参照) までお問い合わせください。

ナノテクブラシ (株式会社喜多製作所) http://www.kita-mfg.com/pro_nanotech.html

接触不良が生じているICソケットの顕微鏡写真を図10.1に示します。ソケットのコンタクト部分に見える白い部分で導通不良が生じています。

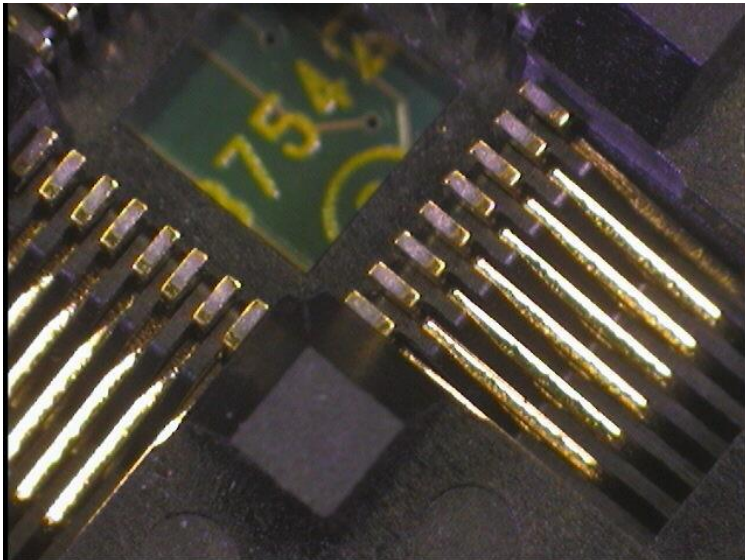


図10.1 接触不良状態

改定履歴

改定版	日付	内容
第 1 版	2020年3月23日	新規作成
第 2 版	2020年4月3日	チェックサムコマンドの詳細に関する記述を修正